



兼容设计注意点:

- LS200开发板不焊接Ra/Rb/C6/C7, LS500开发板反之
- LS200没有USB外设, R22/R23不焊接, LS500开发板反之
- LS200开发板, EXCON2端口使用正面丝印, LS500开发板使用背面丝印
- LS200开发板没有触摸, R1不焊接, LS500开发板反之

Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	2020/3/5	Sheet of
File:	E:\项目资料\LS200_500 EV KIT V1.0\LS200_500 EV KIT V1.0.Dwg	